

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-06

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：券商策略会
参与单位名称	华安基金、天弘基金、上银基金、东吴基金、仙人掌基金、中国太平保险、太平养老、西部证券、中泰证券
时间	2026 年 7 月 13 日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	广芯微电子、广微集成总经理：谢刚 董事、AiDC 总经理：高健
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司控股晶圆厂广芯微电子主要生产哪些类别产品？ 答：广芯微电子定位高端、特色功率半导体晶圆代工业务，目前主要覆盖以下产品线（含已量产和正在开发产品线）：功率器件及智能功率集成电路，包括 MOS 场效应二极管（MFER）、垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管（VDMOS）、Bipolar-CMOS-DMOS（BCD）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、超快恢复二极管（FRED）、超级结 MOS 等；以及保护器件瞬态电压抑制管（TVS）等。 2、公司控股功率半导体设计公司广微集成目前运营情况如何，是否有涨价？ 答：广微集成自晶圆代工产能切换至广芯微电子以来，2025 年至今销量持续提升，目前月销量达 1 万多片，已恢复至历史最高单月出货量，且订单饱满，有望持续增长。结合目前市场情况，广微集成近期对产品价格进行调整，全系产品涨价 15-20%。 2025 年，广微集成因晶圆厂产出阶段性高于销量，形成了一定库存积累，产品价格上调后，这部分库存的价值随之提升。 风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

附件清单（如有）	无
日期	2026-07-13